

Judul:

MEMS packaging

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Microelectromechanical systems; Microelectronic packaging

Nomor Panggil:

e20452752

Penerbitan:

Institute of South East Asia Studies

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)